

2022年11月
日酸TANAKA株式会社

TANAKA America Inc. 事務所開設について

日酸TANAKA株式会社（社長：佃 淳一）は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ郊外に設立した「TANAKA America Inc.」で準備を進めていた事務所が完成し、2022年11月10日に開所式を執り行いましたのでお知らせいたします。開所式では、事務所内のショールームに展示する新型ファイバーレーザー切断機の前でテープカットを行いました。

北米地域は、当社各種レーザー切断機の海外主要販売地域であり、これまでCO2 発振器搭載型レーザー切断機をはじめ、ファイバーレーザー切断機の納入実績も積み上げてきています。近年の米国景気活況もあり、北米地域の販売拠点を設けることで、地域代理店との協力体制を強化し、ファイバーレーザー切断機をはじめとする当社製品販売の拡大を目指します。

記

1. 社名 TANAKA America Inc.
2. 所在地 2000 Bloomingdale Road, Suite 235, Glendale Heights, Illinois 60139,U.S.A.



TANAKA America Inc.



開所式 テープカット

以上